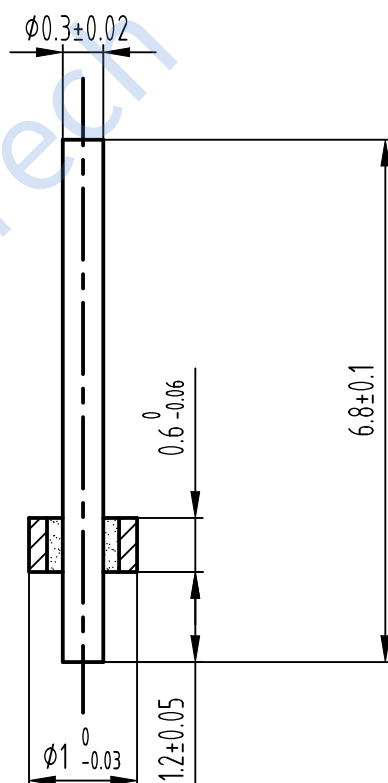




技术要求：

1. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命 : ≥ 500 次
5. 温度范围 : $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
6. 镀层厚度 : $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 镀金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 镀金

					装配图	HN-DC1006-0.3(6.8-1.2)		
						成都恒利泰科技有限公司		
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记	重量	比例	12:1
设计	M.		标准化					
审核								
工 艺			日期		共 页	第 页	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	